

フィールドソリューション部 パーツ･リペア プロダクトマーケティング

＜業務のやりがい＞半導体製造装置メーカーとして、装置開発は重要であり、その装置を

Job Information

Recruiter
Software Engineering Co.,LTD

Hiring Company
半導体装置アフターマーケット

Job ID
1610011

Division
フィールドソリューション部 パーツ･リペア プロダクトマーケティング

Industry
Electronics, Semiconductor

Company Type
Large Company (more than 300 employees)

Job Type
Permanent Full-time

Location
Tokyo - 23 Wards

Salary
6.5 million yen ~ 10 million yen

Salary Bonuses
Bonuses included in indicated salary.

Work Hours
フレックスタイム制（コア11:00～16:00、標準9:00～17:30、休憩60分）

Holidays
年間休日122日（2024年）、完全週休2日・祝日。有給12～20日、年末年始・特別休暇等

Refreshed
November 24th, 2026 20:00

General Requirements

Minimum Experience Level
Over 3 years

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Business Level

Other Language
Chinese (Mandarin) - Business Level

職種 / 募集ポジション フィールドソリューション部 パーツ･リペア プロダクトマーケティング求人タイトル -雇用形態 正社員契

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
No permission to work in Japan required

Job Description

ポジション：フィールドソリューション部 パーツ･リペア プロダクトマーケティング 仕事内容：半導体製造装置のパーツ・リペア商品の企画を行い、工場やサプライヤーと連携して世界市場向けの事業拡大戦略を推進します。

Company Description

新たな成長フェーズに入った半導体製造装置市場売上高2兆4,315億円、営業利益6,973億円（28.7%）（2025年3月期）「企業の成長は人、社員は価値創出の源泉」、チャレンジできる機会と公正な評価、風通しの良い職場